Requested Patent:

JP60246635A

Title:

AUTOMATIC SUBSTRATE PROCESSING APPARATUS:

Abstracted Patent

JP60246635:

Publication Date:

1985-12-06;

Inventor(s):

UKAI KATSUZOU; others: 03;

Applicant(s):

NICHIDEN ANELVA KK;

Application Number:

JP19840103098 19840522 ;

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/302; H01L21/68;

Equivalents:

JP1687724C, JP3057611B

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve yield by a method wherein auxiliary substrates equal in number to a shortage are taken out for transfer and processed substrates and auxiliary substrates are accommodated in different cassettes so that the frequency may be reduced of operators' access into a clean room thereby preventing dust from generation and the substrates from contamination.

CONSTITUTION:Cassettes 10, 15 are exclusively for cassette chambers 1, 3 wherein they are fixed eliminating the need of installation or removal. Doors 2, 4 to the cassette chambers 1, 3 will be hardly larger than necessary for the passage of a substrate. Need is reduced of the entry or exit of substrates, lowering the probabilities of dust flowing into the chambers 1, 3. When the number of substrates set in a cassette 21 is different from a number that is the product of the number of stages 9 in an etching room 7 multiplied by a whole number, the insufficiency will be filled up by auxiliary substrates 51 that are automatically transported out of a cassette 41 into a cassette 10 in the cassette chamber 1 via transferring means F, D, and then C. Upon storage of processed substrates 12 into a cassette 15 in the cassette chamber 3, the door 4 is opened, for the separation of the processed substrates 12 into really processed substrates 31 and auxiliary substrates 51 via the transferring means D, F.

99日本国特許庁(JP)

⑩特許出額公開

[®]公開特許公報(A) 昭(

昭60-246635

Mint.Cl.4

識別記号

厅内整理番号

母公開 昭和60年(1985)12月6日

H 01 L 21/302 21/68 B-8223-5F 7168-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

❸発明の名称 自動基板処理装置

❷特 顧 昭59-103098

母出 顧 昭59(1984)5月22日

伊発 明 者 東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルバ株式会社内 **₽** 明 套 輝 夫 東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルバ株式会社内 **伊発** 瞡 老 中 筄 E 東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルバ株式会社内 ₫発 眀 B 達 彦 東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルバ株式会社内 **OH** 飅 日電アネルバ株式会社 東京都府中市四谷5-8-1

明 概 書

1.発明の名称

自動基板処理袋艦

2.特許請求の範囲

3.発明の評解な説明

(利用分野)

本処男は、半導体デバイス等を製造する際に用いる半導体基板等の自動基板処理装置に関するものである。

(背景技術)

高哲度に提供された半導体デバイス等の製造では生産季留りを改善することがきわめて重要である。生産季智りを上げることで布少かつ質量を受銀を有効に活用し、コスト低減を計ることができる。

高智度集後半導体デバイスの生産が割りに影響を与える役囚として、蓄板の撤送その他の前処理工程における基板(例えはシリコンウェーハ)へのゴミ(複数粒子を含む)の付着がある。例えば高質集後回路の経過工程の中には1mm 前級の寸法のラインアンドスペースのエッチング工程があるが、この工程で1~2 mm 前後の数粒子がエッチング処理的の最級に付着すれば、その数数子はエッチング用マスクとして作用し、その場所にエッチング不良(エッチング吸り)を生ずる。エッチ

特网站60-246G35(2)

ング残りがAI配線の加工時に生ずるとき、 それ は十なわち観路のショートとなり半導体デバイス は動作しなくなり歩ばりを依下させる。

とうした病処理工程におけるゴミ及び微粒子の付着の原因には、(I)作業者の不住底によるもの。 色帯板の脱層に使用するピンセットなどの意具の 汚染によるもの。印画板処理に作って不可疑的に 生ずるものがある。これらのうち、(I)。四項は作 実者の介征によって生するもので、これの嫁去を 目指して前処理工程を出来るだけ作業者を傾わさ ないものにする自動化装置の採用が増加している。

さて、親る図は従来のドライエッチング工程にかける自物基板処理鉄数の鉄路を示す関である。 被処理基板 1 1 はカセット 1 0 に 1 女主丸は似め 数取削された状態で好2 を照けて右方の外気側か りカセット室 1 に投入設置される。被処壁基板 1 1 はこのもと、トランスファー室 5 に設けられた フォーク 6 によって自動的にエッチング室 7 のの 低 8 上に改けられたステーク 9 に 数 5 される。 砂 1 図では電磁 8 の上に台計 8 個のステーク 9 が 数 げられているためとれば8枚の被処理基本を配して8枚が一群となって同時にエッチングされるがカセット 1 0 円にたままの必数倍の故故の空をステージを生ずるとといなる。この故故のなどをステージを生ずるとといないがあるから、なっている。などのがあるなどのがあるなどのがあるなどのがなないにはいる。このようにはないないないというとなる。とはないないないないないないないないないないないないないないないと、出のはいないないないないないないないと、出のはいないないないないないないないと、出いないないない。このようにはないない。

この福動基板は、被処理基板11が入っているカセット(0をカセット金1に搬入する機に、作業者が被処理基板11の枚数を数えて、それが腐むした一件の枚数の8の整数はでなるように調整しているもので、この場合の基板の出し入れにはピンセットを用いているが、これがゴミの発生を促進することになっている。この枚数減速作典は

上述のローディング(投入)作業時だけでなく、フレローディング(回収)作業時にも必要である。即ち、四示のように、処理氏の基板には力を変とした。 2 3 に関でされるので、カセットの3 3 板を放った はいからない 出した 最大の際にもゴミ 付着の 後令を生ずる。 ほって、上記の作業を自動した をといた その作業を密閉した 室内で行うよう な 装置が 必要となる。

(発明の構成)

本発明はこの問題を次の構成の装置で解決するものである。 心ち、上配の部2 図の装置を基板処理部として、その前・接換に基板搬送装置かよびそれに達なる基板収納装置を設備し、基板収納装置には、被処理器板、処理係基板と、ダミー用の補助基板の三者をそれぞれ区別して収納し、これに対応して基板搬送装置には次の(A).(II) の 根他を持たせたものである。

(A) 基板収的袋鞋から基板処理部に搬送する後処

理基板の個数が、前配の一群の枚数(前配では 8 枚)に達しないときは、補助基板収納のカセットから、不足枚数だけの補助基板を取出して 搬送する。

(B) 基板処理部から 悪板収 納袋 置に 悪板を 機送するときには、 基板を処理 洗基板と 補助 基板に区別してそれぞれのカセット に収納する。

(突施們)

以下、図において本気男の実施別を設別する。 第1図において、基板処理部人は、カセット 1 0 の形状を除けば第1図と何一の基本処理技能で ある。との実施例ではカセット 1 0 . 1 5 はカセ ット窓 1 . 3 の専用となっている。またとれに伴っ の必要がないものになっている。またとれに伴っ て、(第1図には第2図と同じ大きさに描いたが) カセット室の辞2 . 4 も 悪板が 点点できるだけの カセット 2 . 4 も 悪板が 点点できるだけの かか用口でよいるのとなる。カセット 1 0 . 1 5 の出し入れが 3 略されるので、 その分だけ 4 望室 へのコミの 4 の 4 る 6 。

第2回のB部の基板搬送装置60と基板収納装

世70比本実施例で付設された部分である。芸板 収納鉄鉄70の内では処理前の装約電遊板21は カセット20尺収的され、処態表の基級31はカ セット30に収めされ、ダミー用の補助基本51 はカセット41、42に収納されている。 カセッ ト窓1.3に尚定されている鉄道のカセット10 . 15と基板収納装置70の各カセットの間の基 板の搬送を基底盤送袋置60が受持つ。 脚ち、カ セット宝1のカセット10の後島埋差板11がな くなった場合には、鮮2を飼いて、最坂収納鉄蟹 7 0 内にあらかじめ投入されている被処理基板 2 1 がカセット20から、被送器じて搬送されてく るようになっている。そしてとの場合、もしかせ ット21化セットされている基板の枚数が、エッ テング宣1に役けられたステージ9の個数(とれ は一国で処理される枚畝であって、國の場合は 8 個)の整数倍になっていない場合には、(この検 出はカウンターの設置などで比較的簡単に行なわ れる。図示していない。)不足枚数だけの補助用 お敬51がカセット41より撤送器F-D-Cを 経由して、カセット室1のカセット10に自動的 に数は補給されるようになっている。 次に、所定の基板処理を終えてエッチンダ室7からトランスファー室5を経由して、処理所表板12がカセット 15に初められた仮は、かりのカセット 15に初められた仮は、かりなどのが登場である。 したがない 一般の関係を表板 51に のの関係を表板 51 のの関係を表板 51 のの関係を表板 51 のの関係を表板 51 のの関係を表板 51 のの関係を表板 51 の関係を表板 51 の関係を表して、大の時級の関係を設めている。 そって、その時級の関係・設明は省略する。

なお、上述の核処理基板個数の検出とそれに振 つく補助基板の遅加と、処理は基板と補助基板の 区分けと名カセットへの嵌分け搬送などは、働単 な配位装置と中央処理装置をそなえた電子的な額 舞器(編Ⅱ図に1点鉄銀のブロック80で示す) を、基板搬送装置60m付取して行わせることで

さらに、本実施例には、次の職次的効果がある。 郎ち、夷工程に先だって基板処理部のウェーミン グアップを行うことがこの領の装置では不可欠で あるが、その場合、被処理基数用のカセット 2 0 に、故意に基板を鍛入せずに、複動を開始すれば 補助用基板が自動的に必要数基級処理部 1 に搬送 され処理され、かつ選送されその動作が繰返され て所盤回数のウェーミングアップが臭行されると いう効果がある。との欲の袋童の信存性も確保される。

以上は本発明の一実施例をドライエッチング 後 徴化ついて辞趣に述べたものであるが、エッテン 接置に限定されること なく本発明は半導体製造後 置者で他の処理工程にも広範囲に利用できること はいうまでもない。

(発明の効果)

本発明の自動器板処理鉄酸は、クリーンルーム 内への作業者の立入りを低級し、ゴミの発生付着 の概会を循小にし、処理基板の歩留りを向上させ る効果がある。自動化による省力の効果も着るし い。

4.図面の簡単を説明

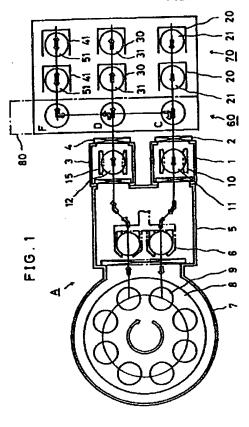
第1回は本発射の疾病例の自動癌板処理技能の 鉄路図、第2回は従来の基板処理装置の鉄路図で ある。

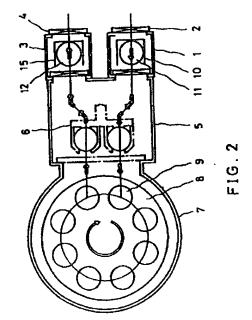
1 , 3 … カセット室 , 5 … トランスファー室 7 … … エッチング室 , 6 … フォータ

积8860-246635(4)

10,15.20.80,41,42 … 力七ヶト 11;21…被処理蓄板、12,31…処理贷薪板 , 60 …… 茜板散送装置 51 ……補助蓋板 70 …… 盖板取的装筐 人………孟板処理都

日電アネルパ株式会社 人越出徜徉





手 胶 摊 正 客 (自毙)

昭和59年7月13日

养脐疗畏官

1. 事件の設示 昭和59年特許顧訊103098号

2 発明の名称

自勤选板処理装置

3. 補正をする者

符件出版人 事件との関係

住 所 東京都府中市四谷5-8-1

4. 補正命令の日付

5. 補正により増加する発明の数

明細なの発明の詳細な説明の側。図面。

7. 補正の内容 別紙のとおり

6. 補正の対象



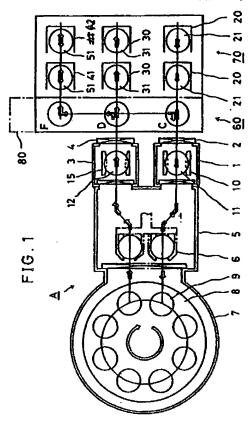
特開場60-246635(6)

補正の内容

- 1. 明練客館3页20行目の | 1図では」を [2 図では」と補正する。
- 2. 阿額6頁11行目の「0の形状」を「0かよび15の形状」と補正する。
- 3. 何 2 0 行目の「第 2 図の B 部」を「第 1 図の」 と補正する。
- 4. 図面の第1図の符号の一部を私付図面の赤字の句く補正する。

即り、第1個の符号の左上部の「41」を 「42」に横正する。

(以下)



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.